

英飞凌控制集成电源系统 (CIPOS™)

英飞凌IFCM10P60GD控制集成电源系统 (CIPOS™)

数据手册

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

目录

目录	2
CIPOS™控制集成电源系统	3
特征	3
目标应用	3
描述	3
系统配置	3
引脚配置	4
内部的电气原理图	4
引脚分布	5
引脚说明	5
HIN(U,V,W)和 LIN(U,V,W) (低边和高边控制引脚, 引脚 7 - 12)	5
VFO (故障输出和NTC), 引脚 14)	6
ITRIP (过流检测功能, 引脚 15)	6
VDD, VSS (低边控制供电和参考地, 引脚13, 16)	6
VB(U,V,W) 和 VS(U,V,W) (高边供电, 引脚1 -6)	6
N (低边发射器, 引脚 17)	6
W, V, U (高边发射极和低边集电极, 引脚 18 - 20)	6
P (正总线电压输入端, 引脚 21)	6
X, NX, GX (单升压PFC, 引脚 22-24)	6
绝对最大额定值	7
模块部分	7
逆变器部分	7
控制部分	7
PFC部分	8
推荐操作条件	8
静态参数	9
逆变器部分	9
PFC部分	10
自举电路参数	10
动态参数	11
逆变器部分	11
PFC部分	12
热敏电阻	13
机械特性和额定值	13
典型的应用电路	14
开关时间定义	15
封装外形尺寸	16
修订历史	17

CIPOS™

控制集成电源系统

双列直插式PFC集成智能功率模块

3 ϕ 桥600V/10A，单相PFC 650V/30A

特性

封装

- 双列直插式模块
- 无铅镀层；符合RoHS标准
- 采用 DCB，热阻非常低

逆变器

- TRENCHSTOP™ IGBT3
- 坚固耐用的 SOI 栅极驱动器技术，面对瞬态电压和负电压具有稳定性
- VBS=15V 时允许信号传输的负 VS 电位高达 -11V
- 集成自举功能
- 过流关断
- 温度监测器
- 所有通道均具有欠压锁定功能
- 低侧共发射极
- 防桥臂直通
- 保护期间，所有 6 个开关均关断

功率因数校正

- TRENCHSTOP™ 5
- 快速开关二极管

目标应用程序

- 家用电器
- 低功率电机驱动

描述

CIPOS™ 模块系列集成了各种功率和控制组件，以提高可靠性、优化 PCB 尺寸和系统成本。

它旨在控制变速驱动器中带有单相 PFC 的三相交流电机和永磁电机，适用于空调和低功率电机驱动等应用。该封装特别适用于需要良好热传导和电气隔离、易于EMI设计和过载保护的电源应用。

TRENCHSTOP™ IGBT3 和反并联二极管与优化的 SOI 栅极驱动器相结合，可实现出色的电气性能。

系统配置

- 3 个半桥，带有 TRENCHSTOP™ IGBT3 和反并联二极管
- 3 ϕ SOI 栅极驱动器
- 带 TRENCHSTOP™ 5 和快速开关二极管的单相 PFC
- 热敏电阻
- 引脚到散热器的电气间隙典型值为1.6毫米

引脚配置

底视图

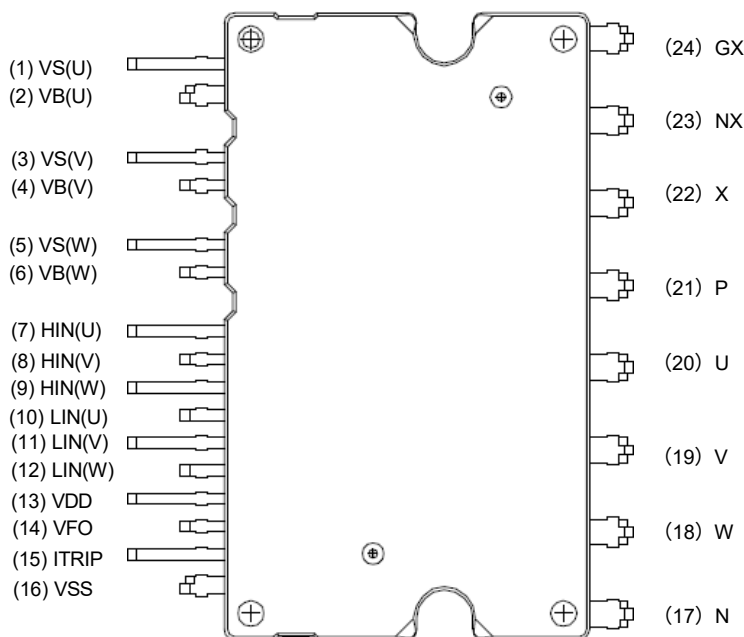


图1 引脚配置

内部电路

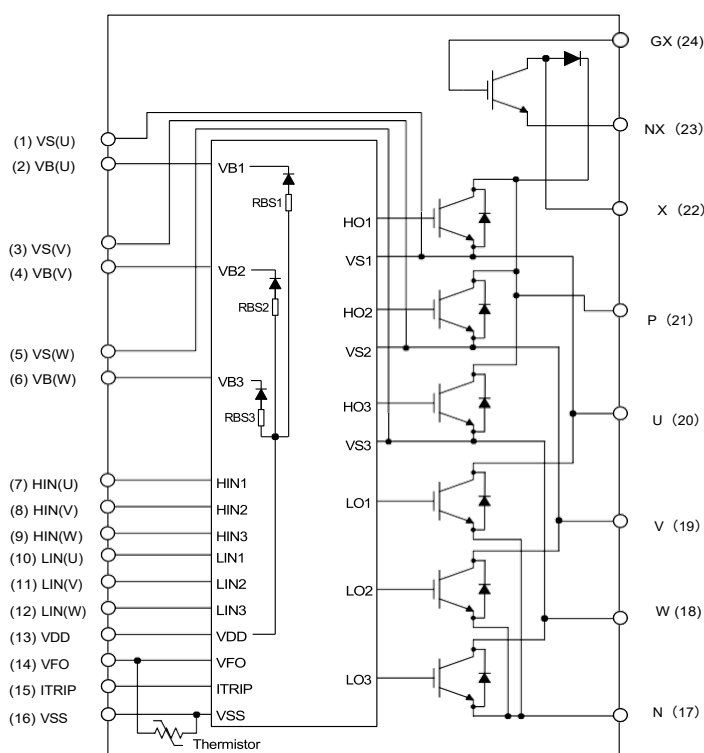


图2 内部原理图

引脚分配

Pin Number	Pin Name	Pin Description
1	VS(U)	U-phase high side floating IC supply offset voltage
2	VB(U)	U-phase high side floating IC supply voltage
3	VS(V)	V-phase high side floating IC supply offset voltage
4	VB(V)	V-phase high side floating IC supply voltage
5	VS(W)	W-phase high side floating IC supply offset voltage
6	VB(W)	W-phase high side floating IC supply voltage
7	HIN(U)	U-phase high side gate driver input
8	HIN(V)	V-phase high side gate driver input
9	HIN(W)	W-phase high side gate driver input
10	LIN(U)	U-phase low side gate driver input
11	LIN(V)	V-phase low side gate driver input
12	LIN(W)	W-phase low side gate driver input
13	VDD	Low side control supply
14	VFO	Fault output / Temperature monitor
15	ITRIP	Over current shutdown input
16	VSS	Low side control negative supply
17	N	Low side emitter
18	W	Motor W-phase output
19	V	Motor V-phase output
20	U	Motor U-phase output
21	P	Positive output voltage / Positive bus input voltage
22	X	PFC IGBT collector
23	NX	PFC IGBT emitter
24	GX	PFC IGBT gate

说明

HIN(U,V,W) 和 LIN(U,V,W) (低侧和高侧控制引脚, 引脚 7 - 12)

这些引脚为正逻辑，用于控制内部 IGBT。其施密特触发器输入阈值确保在低至 3.3V 的控制器输出下兼容 LSTTL 和 CMOS。电源启动期间，预偏置输入端内部设有约 5kΩ 的下拉电阻，并配备齐纳钳位电路以保护引脚。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲产生的噪声。

噪声滤波器抑制低于滤波时间 t_{FILIN} 的控制脉冲。滤波器的工作方式如下：参见图4。

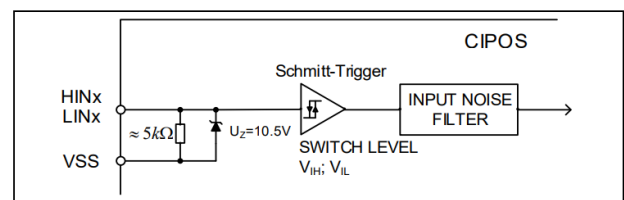


Figure 3 Input pin structure

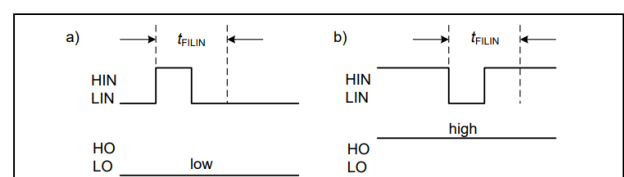


Figure 4 Input filter timing diagram

为了使本产品正常工作，建议不要提供低于1 μ s的输入脉冲宽度。

集成栅极驱动器还提供了防止击穿的功能，避免了同一管脚的两个栅极驱动器同时处于导通状态（即HO1 和 LO1、HO2 和 LO2、HO3 和 LO3）。当同一管脚的两个输入被激活时，只有最先被激活的输入被激活，从而使该管脚稳定地保持在安全状态。

驱动器 IC 还提供通常为 380ns 的最小死区时间，以减少外部电源开关引起的交叉导通。

VFO (故障输出和 NTC, 引脚 14)

当 VDD 引脚电压过低或 ITRIP 触发过流检测时，VFO 引脚会指示模块故障。需要外部上拉电阻来偏置 NTC。

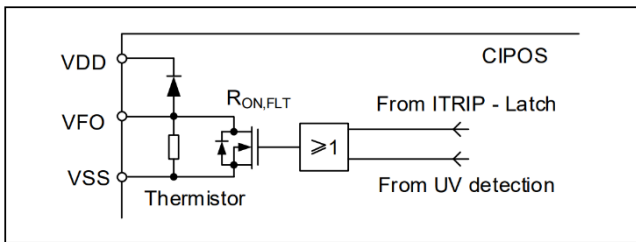


Figure 5 Internal circuit at pin VFO

同一引脚可直接访问 NTC，该 NTC 以 VSS 为参考。外部上拉电阻连接至+5V，确保了生成的电压可以直接连接到微处理器。

ITRIP (过流检测功能, 引脚 15)

CIPOS™通过将 ITRIP 输入连接到电机电流反馈从而提供过流检测功能。ITRIP 比较器阈值（典型值 0.47V）以 VSS 地为参考。输入噪声滤波器（典型值： $t_{ITRIPMIN} = 530ns$ ）可防止驱动器检测到错误的过流事件。

过流检测会在通常为 1000ns 的延时后关闭栅极驱动器的所有输出。

VDD、VSS (低侧控制电源和参考, 引脚 13、16)

VDD 是低压侧电源，它为输入逻辑和低压侧输出功率级提供电源。输入逻辑参考 VSS。

当电源电压大于或等于 V_{DDUV-} 典型电压=12.1V 时，欠压电路可使设备在通电时运行。

当 VDD 电源电压低于 $V_{DDUV-} = 10.4V$ 时，IC 将关闭所有栅极驱动器的输出。这可防止 IGBT 在导通状态下栅极电压过低，从而避免其功耗过大。

VB(U,V,W) 和 VS(U,V,W) (高压侧电源, 引脚 1 - 6)

VB 至 VS 是高边电源电压。高压侧电源电路可以跟随外部高压侧电源功率器件发射极电压相对于 VSS 浮动。

由于功耗低，浮动驱动级由集成自举电路供电。欠压检测运行时，电压上升阈值典型值为 $V_{BSUV+} = 12.1V$ ，下降阈值典型值为 $V_{BSUV-} = 10.4V$ 。

VS(U,V,W) 针对 VSS 瞬时 -50V 负电压具有较高的耐受性。这也确保电路可在恶劣条件下稳定工作。

N (低侧发射极, 引脚 17)

低侧发射极可用于电流测量。建议尽可能缩短与引脚 VSS 的连接，以避免不必要的感应电压降。

W、V、U (高侧发射极和低侧集电极, 引脚 18 - 20)

这些引脚是电机 U、V、W 输入引脚

P (正总线输入电压, 引脚 21)

高侧 IGBT 和 PFC 二极管阴极连接至总线电压。需要注意的是，总线电压不能超过450V。

X、NX、GX (单升压 PFC, 引脚 22-24)

这些引脚是单升压 PFC 的 IGBT 的发射极、集电极和栅极。

绝对最大额定值

(如无特别说明, $V_{\text{ob}} = 15\text{V}$ 且 $T_{\text{J}} = 25^{\circ}\text{C}$)

模块部分

Description	Condition	Symbol	Value		Unit
			min	max	
Storage temperature range		T_{stg}	-40	125	$^{\circ}\text{C}$
Isolation test voltage	RMS, $f = 60\text{Hz}$, $t = 1\text{min}$	V_{ISOL}	2000	-	V
Operating case temperature range	Refer to Figure 6	T_{C}	-40	125	$^{\circ}\text{C}$

逆变器部分

Description	Condition	Symbol	Value		Unit
			min	max	
Max. blocking voltage	$I_{\text{C}} = 250\mu\text{A}$	V_{CES}	600	-	V
DC link supply voltage of P-N	Applied between P-N	V_{PN}	-	450	V
DC link supply voltage (surge) of P-N	Applied between P-N	$V_{\text{PN(surge)}}$	-	500	V
Output current	$T_{\text{C}} = 25^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{J}} < 150^{\circ}\text{C}$	I_{C}	-10	10	A
Maximum peak output current	less than 1ms	$I_{\text{C(peak)}}$	-20	20	A
Short circuit withstand time ¹	$V_{\text{DC}} \leq 400\text{V}$, $T_{\text{J}} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{SC}	-	5	μs
Power dissipation per IGBT		P_{tot}	-	39.3	W
Operating junction temperature range		T_{J}	-40	150	$^{\circ}\text{C}$
Single IGBT thermal resistance, junction-case		R_{thJC}	-	3.18	K/W
Single diode thermal resistance, junction-case		R_{thJCD}	-	4.67	K/W

控制部分

Description	Condition	Symbol	Value		Unit
			min	max	
Module supply voltage		V_{DD}	-1	20	V
High side floating supply voltage (VB vs. VS)		V_{BS}	-1	20	V
Input voltage	LIN, HIN, ITRIP	V_{IN} V_{ITRIP}	-1 -1	10 10	V
Inverter switching frequency		f_{PWM}	-	20	kHz
PFC switching frequency		$f_{\text{PWM(PFC)}}$	-	60	kHz

¹允许短路次数低于1000次；短路间隔时间大于1s。

PFC 部分

(如无特别说明, $V_{GE} = 15V$ 且 $T_J = 25^\circ C$)

Description	Condition	Symbol	Value		Unit
			min	max	
Max. blocking voltage	$I_C = 250\mu A$	V_{CES}	650	-	V
Repetitive peak reverse voltage	$I_R = 250\mu A$	V_{RRM}	650	-	V
Gate-emitter voltage		V_{GE}	-20	20	V
Input RMS current	$T_J \leq 150^\circ C, T_C = 25^\circ C$	I_i	-	30	A
Maximum peak input current	$T_J \leq 150^\circ C, T_C = 25^\circ C$ less than 1ms, non-repetitive	$I_{i(peak)}$	-	60	A
Power dissipation		P_{tot}	-	85.6	W
Operating junction temperature range		T_J	-40	150	$^\circ C$
Single IGBT thermal resistance, junction-case		R_{thJC}	-	1.46	K/W
Single diode thermal resistance, junction-case		R_{thJCD}	-	2.76	K/W

推荐操作条件

除非另有说明, 所有电压均为以 V_{SS} 电位为参考的绝对电压。

Description	Symbol	Value			Unit
		min	typ	max	
DC link supply voltage of P-N	V_{PN}	0	-	450	V
High side floating supply voltage (V_B vs. V_S)	V_{BS}	13.5	-	18.5	V
Low side supply voltage	V_{DD}	14.5	16	18.5	V
Control supply variation	ΔV_{BS}	-1	-	1	V/ μs
	ΔV_{DD}	-1	-	1	
Logic input voltages LIN, HIN, ITRIP	V_{IN}	0	-	5	V
	V_{ITRIP}	0	-	5	
Between $V_{SS} - N$ and NX (including surge)	V_{SS}	-5	-	5	V
PFC IGBT gate-emitter voltage	V_{GE}	14	-	18	V
PFC IGBT external gate parameters	R_G	-	10	-	Ω
	C_{GE}	-	4.7	-	nF
	R_{GE}	-	10	-	k Ω

静态参数

逆变器部分

(如无特别说明, $V_{ob} = 15V$ 且 $T_J = 25^\circ C$)

Description	Condition	Symbol	Value			Unit
			min	typ	max	
Collector-Emitter saturation voltage	$I_C = 6A$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	$V_{CE(sat)}$	- -	1.55 1.85	2.05 -	V
Emitter-Collector forward voltage	$I_F = 6A$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	V_F	- -	1.65 1.55	2.0 -	V
Collector-Emitter leakage current	$V_{CE} = 600V$	I_{CES}	-	-	1	mA
Logic "1" input voltage (LIN,HIN)		V_{IH}	-	2.1	2.5	V
Logic "0" input voltage (LIN,HIN)		V_{IL}	0.7	0.9	-	V
ITRIP positive going threshold		$V_{IT,TH+}$	400	470	540	mV
ITRIP input hysteresis		$V_{IT,HYS}$	40	70	-	mV
VDD and VBS supply under voltage positive going threshold		V_{DDUV+} V_{BSUV+}	10.8	12.1	13.0	V
VDD and VBS supply under voltage negative going threshold		V_{DDUV-} V_{BSUV-}	9.5	10.4	11.2	V
VDD and VBS supply under voltage lockout hysteresis		V_{DDUVH} V_{BSUVH}	1.0	1.7	-	V
Quiescent VBx supply current (VBx only)	$H_{IN} = 0V$	I_{QBS}	-	300	500	μA
Quiescent VDD supply current (VDD only)	$L_{IN} = 0V, H_{INX} = 5V$	I_{QDD}	-	370	900	μA
Input bias current	$V_{IN} = 5V$	I_{IN+}	-	1	1.5	mA
Input bias current	$V_{IN} = 0V$	I_{IN-}	-	2	-	μA
ITRIP input bias current	$V_{ITRIP} = 5V$	I_{ITRIP+}	-	65	150	μA
VFO input bias current	$VFO = 5V, V_{ITRIP} = 0V$	I_{FO}	-	60	-	μA
VFO output voltage	$I_{FO} = 10mA, V_{ITRIP} = 1V$	V_{FO}	-	0.5	-	V

PFC 部分

(如无特别说明, $V_{GE} = 15V$ 且 $T_J = 25^\circ C$)

Description	Condition	Symbol	Value			Unit
			min	typ	max	
Collector-Emitter saturation voltage	$I_C = 30A,$ $T_J =$ $25^\circ C$ $150^\circ C$	$V_{CE(sat)}$	- -	1.7 2.0	2.3 -	V
Diode forward voltage	$I_F = 30A,$ $T_J =$ $25^\circ C$ $150^\circ C$	V_F	- -	1.75 1.65	2.3 -	V
Gate-Emitter threshold voltage	$I_C = 0.3mA, V_{GE} = V_{CE}$	$V_{GE(th)}$	3.2	4.0	4.8	V
Collector-Emitter leakage current	$V_{CE} = 650V, V_{GE} = 0V$	I_{CES}	-	-	1	mA
Gate-Emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V$	I_{GES}	-	-	1	μA
Diode reverse leakage current	$V_R = 650V$	I_R	-	-	1	mA

自举电路参数

(若无特别说明, $T_J = 25^\circ C$)

Description	Condition	Symbol	Value			Unit
			min	typ	max	
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	600	-	-	V
Bootstrap diode resistance	Between $V_F = 4V$ and $V_F = 5V$	R_{BSD}	-	40	-	Ω
Reverse recovery time	$I_F = 0.6A, di/dt = 80A/\mu s$	t_{rr_BSD}	-	50	-	ns
Bootstrap diode forward voltage	$I_F = 0.5mA$	V_{F_BSD}	-	1	-	V

动态参数

逆变器部分

(如无特别说明, $V_{ob} = 15V$ 且 $T_J = 25^\circ C$)

Description	Condition	Symbol	Value			Unit
			min	typ	max	
Turn-on propagation delay time	$V_{LIN,HIN} = 5V,$ $I_C = 6A,$ $V_{DC} = 300V$	t_{on}	-	640	-	ns
Turn-on rise time		t_r	-	15	-	ns
Turn-on switching time		$t_{c(on)}$	-	130	-	ns
Reverse recovery time		t_{rr}	-	95	-	ns
Turn-off propagation delay time	$V_{LIN,HIN} = 0V,$ $I_C = 6A,$ $V_{DC} = 300V$	t_{off}	-	870	-	ns
Turn-off fall time		t_f	-	80	-	ns
Turn-off switching time		$t_{c(off)}$	-	135	-	ns
Short circuit propagation delay time	From $V_{IT,TH+}$ to 10% I_{sc}	t_{SCP}	-	1300	-	ns
Input filter time ITRIP	$V_{ITRIP} = 1V$	$t_{ITRIPmin}$	-	530	-	ns
Input filter time at LIN, HIN for turn on and off	$V_{LIN,HIN} = 0V \& 5V$	t_{FILIN}	-	290	-	ns
Fault clear time after ITRIP-fault	$V_{ITRIP} = 1V$	t_{FLTCLR}	40	-	-	μs
Deadtime between low side and high side		DT_{PWM}	1.0	-	-	μs
Deadtime of gate drive circuit		DT_{IC}	-	380	-	ns
IGBT turn-on energy (includes reverse recovery of diode)	$V_{DC} = 300V, I_C = 6A$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	E_{on}	-	140	-	μJ
			-	175	-	
IGBT turn-off energy	$V_{DC} = 300V, I_C = 6A$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	E_{off}	-	110	-	μJ
			-	140	-	
Diode recovery energy	$V_{DC} = 300V, I_C = 6A$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	E_{rec}	-	25	-	μJ
			-	40	-	

PFC 部分

(如无特别说明, $V_{GE} = 15V$ 且 $T_J = 25^\circ C$)

Description	Condition	Symbol	Value			Unit
			min	typ	max	
Input capacitance	$V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V,$ $f = 1MHz$	C_{ies}	-	1800	-	pF
Output capacitance		C_{oes}	-	45	-	
Reverse transfer capacitance		C_{res}	-	7	-	
Gate charge	$V_{DC} = 520V, I_C = 30A,$ $V_{GE} = 15V$	Q_G	-	70	-	nC
Turn-on delay time	$V_{DC} = 400V, I_C = 30A, R_G = 10\Omega, C_{GE} = 4.7nF, R_{GE} = 10k\Omega, T_J = 25^\circ C$	$t_{d(on)}$	-	20	-	ns
Turn-on rise time		t_r	-	45	-	ns
Turn-off delay time		$t_{d(off)}$	-	115	-	ns
Turn-off fall time		t_f	-	30	-	ns
Reverse recovery time		t_{rr}	-	80	-	ns
Turn-on energy	$V_{DC} = 400V, I_C = 30A, R_G = 10\Omega, C_{GE} = 4.7nF, R_{GE} = 10k\Omega$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	E_{on}	-	835 1025	-	μJ
Turn-off energy	$V_{DC} = 400V, I_C = 30A, R_G = 10\Omega, C_{GE} = 4.7nF, R_{GE} = 10k\Omega$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	E_{off}	-	315 395	-	μJ
Diode recovery energy	$V_{DC} = 400V, I_C = 30A, R_G = 10\Omega, C_{GE} = 4.7nF, R_{GE} = 10k\Omega$ $T_J = 25^\circ C$ $150^\circ C$	E_{rec}	-	95 170	-	μJ

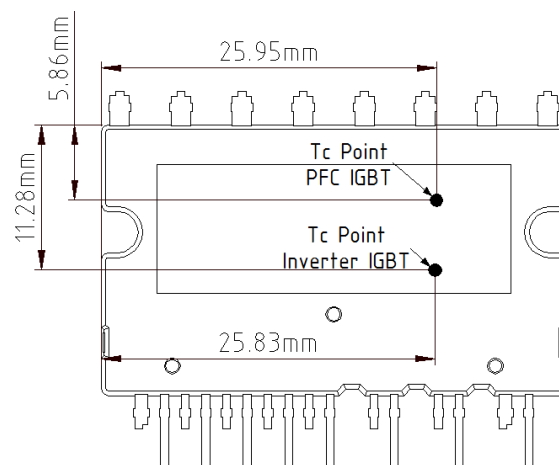
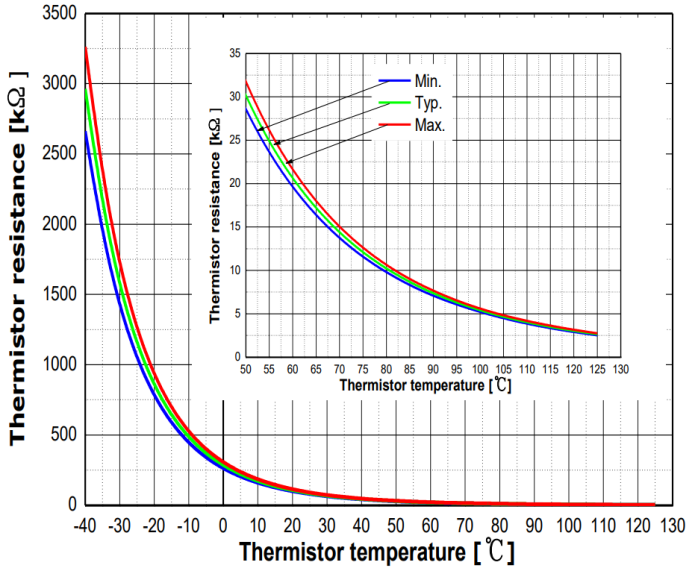


图6 T. 测量点¹

¹除图 6 中指定点之外的任何测量均与温度验证无关, 并且会带来错误或不同的信息。

热敏电阻

Description	Condition	Symbol	Value			Unit
			min	typ	max	
Resistor	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$	R_{NTC}	-	85	-	$\text{k}\Omega$
B-constant of NTC (Negative temperature coefficient)		B(25/100)	-	4092	-	K



T [°C]	Rmin. [kΩ]	Rtyp. [kΩ]	Rmax. [kΩ]
50	28.400	29.972	31.545
60	19.517	20.515	21.514
70	13.670	14.315	14.960
80	9.745	10.169	10.593
90	7.062	7.345	7.628
100	5.199	5.388	5.576
110	3.856	4.009	4.163
120	2.900	3.024	3.149
125	2.527	2.639	2.751

图7 热敏电阻阻值-温度曲线及表格

(更多信息请参阅应用说明《AN CIPOS™ -Mini 1 技术说明》)

机械特性和额定值

Description	Condition	Value			Unit
		min	typ	max	
Mounting torque	M3 screw and washer	0.49	-	0.78	Nm
Flatness	Refer to Figure 8	-50	-	100	μm
Weight		-	6.83	-	g

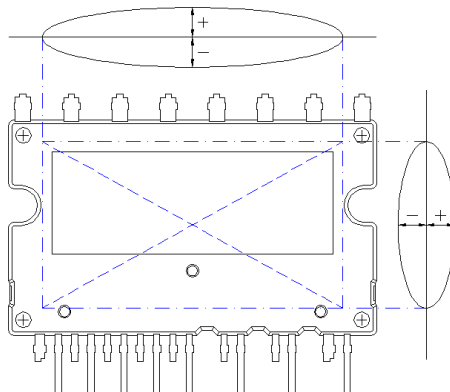


图8 平整度测量位置

开关时间的定义

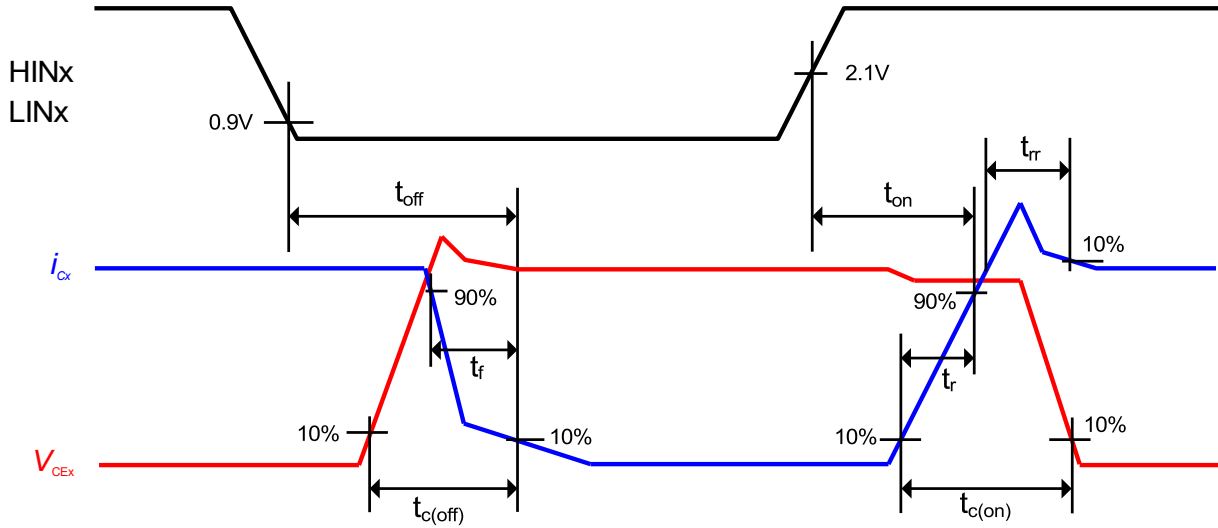


图10 逆变器开关时间定义

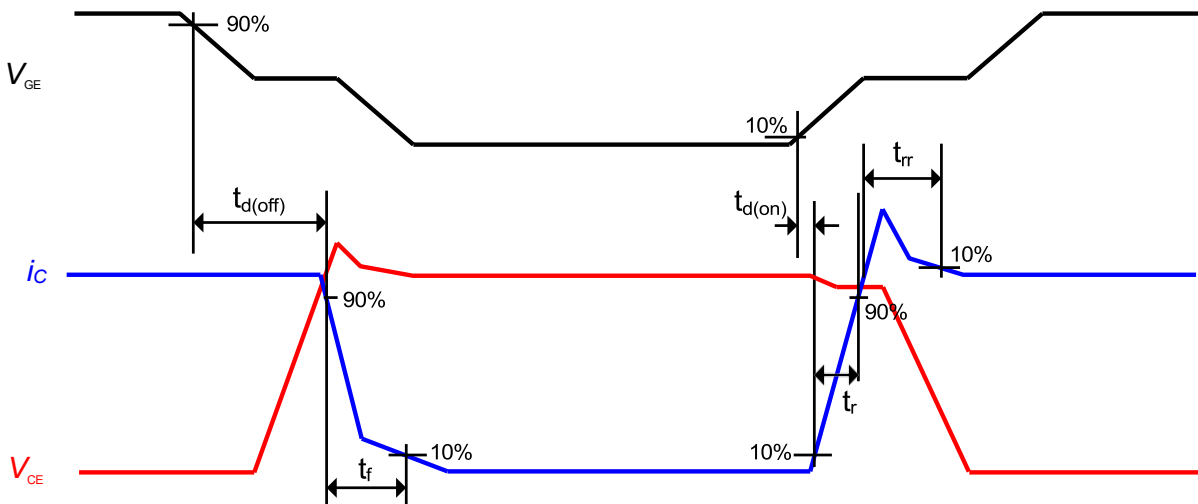
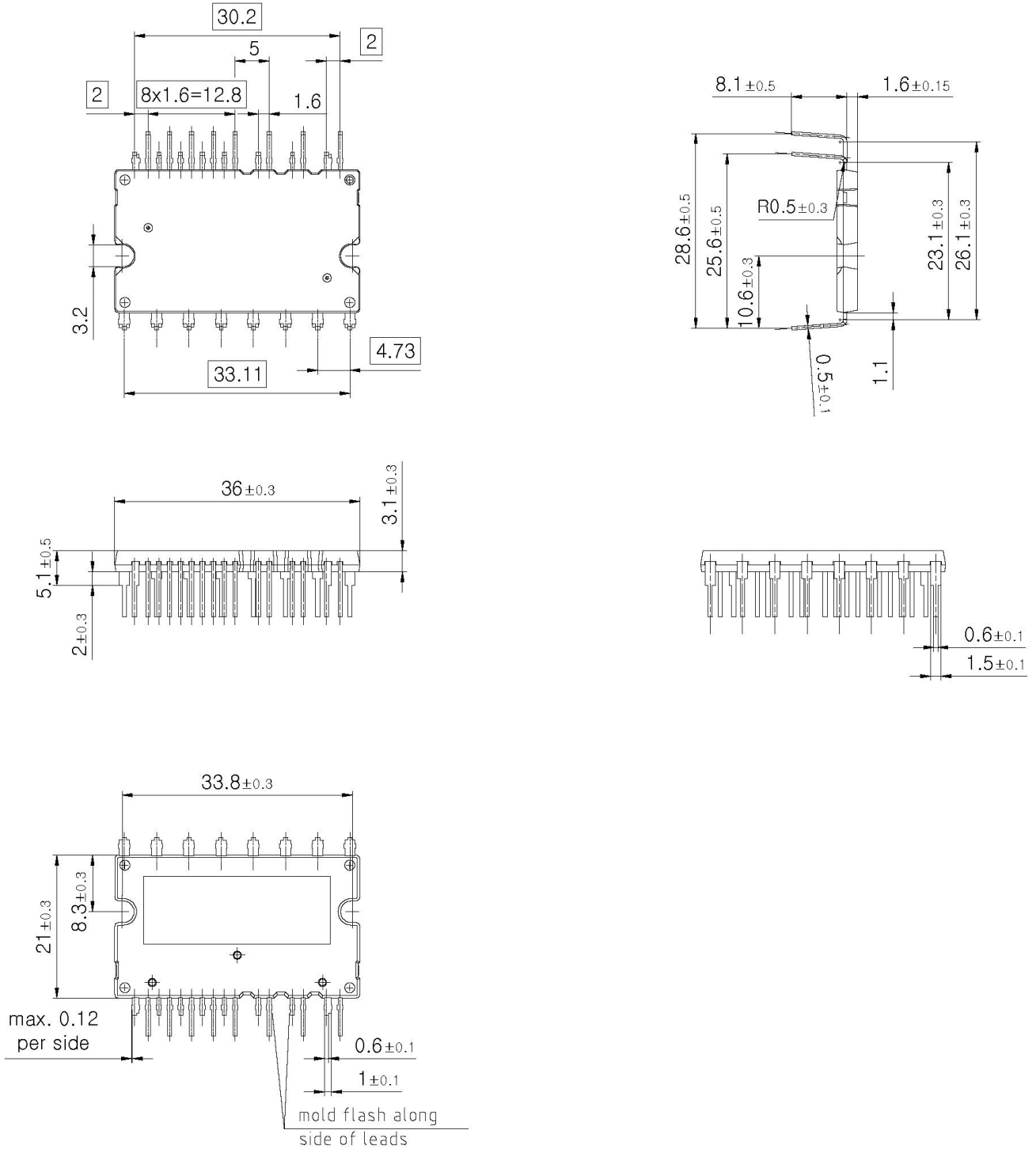


图11 PFC开关时间定义

封装外形尺寸



修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
V 2.1	Aug. 2017	Package outline update Fig.9 Application circuit
V 2.2	Sep. 2017	Maximum operating case temperature, Tc= 125°C



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2025-09-16

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

**Do you have a question about this
document?**

Email:
erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文档包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。